



## MSP430F5309IRGZT

Număr parc	<a href="#">MSP430F5309IRGZT</a>	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	18117 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 16BIT 24KB FLASH 48VQFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">MSP430F530x,MSP430F5310_Datasheet.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 18117 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	\$2.866
-------	---------

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de MSP430F5309IRGZT

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.8V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	48-VQFN (7x7)
Viteză	25MHz	Serie	MSP430F5xx
Dimensiunea RAM	6K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	24KB (24K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	48-VFQFN Exposed Pad	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	31	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 8x10b
Core dimensiune	16-Bit	Procesor Core	MSP430 CPUXV2
Conectivitate	I <sup>2</sup> C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	MSP430F5309

### Vești înrudite



Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrabile

2023/08/21

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testul radar auto auto

2023/09/15

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28